# Customer: ALPS EUROPE DISTRIBUTION Attention: Your ref. No.;

Your Part No.: SKPMAPE010

No. TSW069311A

Date: 2006 - 06 - 28

# SPECIFICATION

ALPS';

MODEL: SKPMAPE010

Spec, No.: KPM-703

Sample No.: F3237865M

RECEIPT STATUS
RECEIVED
By Date
Signature

Name
Title



Head Office 1-7, Yukigaya-otsuka-cho, Ota-ku, Tokyo. 145-8501 Japan Phone. +81(3)3726-1211 DSG'D P. Stister

ENG. DEPT. DIVISION

Sales

DOCUMENT No.  KPM-703				
BACKGROUND	PARA INC. PARA INC. CALL NAME	1/8		
		•		
1. General 一般事項				
1.1 Application 適用範囲  1.2 Operating temperature range 1.3 Storage temperature range 1.4 Test conditions 試験状態	This specification is applied to TACT switches which have no keytop.  この規格書は、キートップなしのタクトスイッチについて 適用する。  使用温度範囲:  40~ 90 °C (normal humidity,normal air pressure 常湿・常圧)  保存温度範囲:  40~ 90 °C (normal humidity,normal air pressure 常湿・常圧)  Unless otherwise specified, the atmospheric conditions for making measurements and tests are as follows.  試験及び測定は特に規定がない限り以下の標準状態のもとで行う。  Normal temperature 常温: (Temperature 温度 5~35°C)  Normal humidity 常湿: (Relative humidity 湿度 25~85%)  Normal air pressure 常任: (Air pressure 気圧 86~106kPa)  If any doubt arise from judgement, tests shall be conducted at the following conditions.  ただし、判定に疑義を生じた場合は以下の基準状態で行う。  Ambient temperature 温度: 20±2°C  Relative humidity 相対湿度: 60~70%	-		
•	Air pressure 気 圧: 86~106kPa			
<ol> <li>Appearance, style and dimensions.</li> <li>Appearance 外親</li> <li>Style and dimensions 形状.</li> <li>Type of actuating 動作形式</li> <li>Contact arrangement 回路形式</li> </ol>	There shall be no defects that affect the serviceability of the product. 性能上有害な欠陥があってはならない。 、寸法 Refer to the assembly drawings. 製品図による。 Tactile feedback タクティールフィードバック			
5. Ratings 定格 5.1 Maximum ratings 最大定格 5.2 Minimum ratings 最小定格	<u>16V_DC50m</u> A V_DC <u>_10</u> A			
6. Electrical specification 電気的				
接触抵抗 以(1)	Test conditions 試験条件 Criteria  Alying a below static load to the center of the stem, measurements shall be made.  デ操作部中央に下記の静荷重を加え、測定する。 Depression 押圧力: 4.9 N Measuring method 測定方法: I kHz small-current contact resistance meter  or voltage drop method at 5VDC 10mA。  IkHz微少電流接触抵抗計、又はDC5V 10mA電圧降下法	判定基準		
resistance 下記 絶繰抵抗 (1)	asurements shall be made following the test set forth below:  記条件で試験を行った後、測定する。 ) Test voltage 印加電圧: 100 V DC for I min.  Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground(frame)  端子間、金属フレームがある場合は、端子と 金属フレーム間			
耐電圧 下記(1) (2)	Issurements shall be made following the test set forth below:  記条件で試験を行った後、測定する。  Test voltage 印加電圧: <u>250</u> V AC (50~60Hz)  Duration 印加時間:1 min  Applied position 印加場所:Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground(frame)  端子間、金属フレームがある場合は、端子と  金属フレーム間	eakdown.		
	DSGD. Aph.	18.2006		
PAGE SYMB BACKG	Снкр. (M <sub>by</sub> , М ,	Onodera 02. 2006 SUZUKi May 2006		

DOC	OCUMENT No. TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS		PAGE	
	КРМ-703	製品仕様 (事)	2/8	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Items 項目	Test conditions	Criteria 判定基準	
6.4	Bounce パウンス	Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use (3 to 4 operations per s ),bounce shall be tested at "ON" and "OFF".	ON bounce : 5 ms Max.	
	11000	(3 to 4 operations per s ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	OFF bounce: 5 ms Max.	
		OFF時のパウンスを測定する。	`	
		_		
-		Switch		
1		Oscilloscop		
		5V 5kΩ オシロスコープ		
		T <		
		L		
		"ON"		
Ι.				
	` '			
	.	->		
,		はなかれ会		
/. Me	echanical specification			
7.1	Items 項目 Operating force	Test conditions 試験条件 Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and	Criteria 判定基準	
""		then gradually increasing the load applied to the center of the stem, the	2.70 1	
		maximum load required for the switch to come to a make "ON" shall be measured.		
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に徐々に荷重を 加え、スイッチがONするまでの最大荷重を測定する。	·	
7.2		Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and	+0.2	
/		then applying a below static load to the center of the stem, the travel distance	1.3 -0.3mm	
1		for the switch to come to a make "ON" shall be measured.		
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に以下の静荷重 を加え、スイッチがONするまでの距離を測定する。		
		(1) Depression 押圧力: 4.9 N		
7.3	Return force	The sample switch is installed such that the direction of switch operation is	0.29_ N Min.	
		vertical and upon depression of the stem in its center the travel distance the		
		force of the stem to return tot its free position shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部を移動量押圧後.		
		操作部が復帰する力を測定する。		
7.4	Stop strength	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and	There shall be no sign of damage	
	ストッパー強度	then a below static load shall be applied in the direction of stem operation.	mechanically and electrically.	
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、スイッチの操作方向へ以下の 静荷重を加える。	機械的、電気的に異常のないこと。	
l '		(1) Depression 押圧力: 49_N		
		(2) Time 時間: <u>60</u> s		
7.5		Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and	4.9N	
	' '	then the maximum force to withstand a pull applied opposite to the direction of ' stem operation shall be measured.		
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部の操作方向とは反対方向		
		に操作部を引っ張って抜けない力である。		
	· [		·	
[				
		•		
	.			
l i				
			<u> </u>	

DOC	CUMENT No.  KPM-703	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書		PAGE 3/8
8. Er	nvironmental specification	pn 耐候性能		<del></del>
8.1	Items 項目 Resistance to low	Test conditions 試験条件 Following the test set forth below the sample shall be left in normal	Criteria	判定基準
	temperatures 耐寒性	temperature and humidity conditions for I h before measurements are made: 次の試験後、常温、常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温 度: <u>-40 ± 2</u> ℃ (2) Time 時 間: <u>1000 h</u> (3) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Item 7.1 Item 7.2	
8.2	Heat resistance 耐熱性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for I h before measurements are made: 次の試験後、常温、常湿中に1時間放置後測定する。  (1) Temperature 温度: 90 ± 2 °C (2) Time 時間: 1000 h	Item 6. Item 7.1 Item 7.2	
8.3	Moisture resistance 耐湿性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for I h before measurements are made: 次の試験後、常温、常湿中に1時間放置後測定する。  (1) Temperature 温度: 60 ± 2 °C (2) Time 時間: 1000 h  (3) Relative humidity 相対限度: 90 ~ 95 %		接触抵抗(Item 6.1): 絶縁抵抗(Item 6.2):
8.4	Change of temperature 温度サイクル	(4) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。 After below cycles of following conditions, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and measurement shall be made. Water drops shall be removed. 下記条件で以下回数のサイクル試験後、常温常湿中に1時間放置し測定する。ただし、水滴は取り除く。	Item 7.1 Item 6. Item 7.1 Item 7.2	
-		A =		
		1 cycle		
8.5	Resistance to hydrogen sulfide gas.(H₂S) 耐硫化ガス性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for I h, and shall be operated two or three times before measurements are made: 次の試験後、常温、常湿中に1時間放置し、2~3回切り換えた後、測定する。 (1) Concentration of H <sub>2</sub> S gas. H <sub>2</sub> Sガス濃度: I ppm (2) Temperature 温度: 40 °C (3) Relative humidity 相対湿度: 75 % (4) Time 時間: 240 h	Contact resistance †10Ω Max.	接触抵抗(Item 6.1):
	sulfur dioxide. (SO₂) 耐亜硫酸ガス性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h, and shall be operated two or three times before measurements are made: 次の試験後、常温、常湿中に1時間放置し、2~3回切り換えた後、測定する。  (1) Concentration of SO₂ gas. SO₂ガス濃度: 10 ppm  (2) Temperature 温度: 40 ℃  (3) Relative humidity 相対湿度: 75 %  (4) Time 時間: 240 h	Contact resistance ± 10 Ω Max.	<b>6触抵抗(Item 6.1):</b>

DOC	UMENT No. KPM-703	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 4/8
9. Er	ndurance specification	 	<u> </u>
	Items 項目:	Test conditions 試験条件 Criter	ia 判定基準
9.1	Operating life		nce 接触抵抗(Item 6.1):
	動作寿命	下記条件で試験を行った後、測定する。 <u>200 m</u> Ω M	ax.
		(1) 5 VDC 1 mA resistive load 抵抗負荷 Insulation resists	ance 絶縁抵抗(Item 6.2):
		(2) Rate of operation 動作速度: 2 to 3 operations per s 回/秒 <u>10 M</u> Ω M (3) Depression 押圧力: 3.14 N Bounce パウンス	
	,	(4) Cycles of operation 動作回数: 100,000 cycles 回 ON bounce:	
		OFF bounce:	
			作動力(Item 7.1):
	·	<u>+10 ~ -5</u>   初期値に対して	0 % of initial force
		Item 6.3	
	, ,	Item 7.2	
9.2	Vibration	Measurements shall be made following the test set forth below: Item 6.1	****
	resistance	下記条件で試験を行った後、測定する。	
	耐振性	(1) Vibration frequency range 振動数範囲: <u>10</u> ~ <u>55 Hz</u> Item 7.2 (2) Total amplitude 全振幅: <u>1.5</u> mm	
		(3) Sweep ratio	ļ
		(4) Method of changing the sweep vibration frequency: Logarithmic or uniform	
		掃引振動数の変化方法 対数又は一様掃引 (5) Direction of vibration: Three mutually perpendicular directions, including	
		振動の方向 the direction of the travel	
		スイッチ操作方向を中心とした垂直3方向	
		(6) Duration 振動時間: <u>2</u> h each ( <u>6</u> h in total) 各 <u>2</u> 時間 (計 <u>6</u> 時間)	
9.3	Shock	Measurements shall be made following the test set forth below:  Item 6.1	
	耐衝擊性	下記条件で試験を行った後、測定する。 (1) Acceleration 加速度: 784 m/s <sup>2</sup> Item 7.2	
		(2) Acting time 作用時間: 11 msec	
		(3) Test direction 試験方向: 6 directions 6 面	
		(4) Number of shocks 試験回数: 3 times per direction	
	,	( <u>18</u> times in total) 各方向各 <u>3</u> 回(計 <u>18</u> 回)	
			'
		·	
	[ _		
	•		
		·	
		•	
			,
	]		
	'		
	[		

DOC	UMENT No. KPM-703	TITLE	PRODUCT 製品	SPECIFICATI 仕 株		· .	PAGE 5/8
10. So	eldering conditions 半日	 3付条件		····		<u> </u>	<u> </u>
	Items 項目		Recom	mended condition	ns 推		
10.1	Hand soldering	Please practice accordi	ng to below conditions.			<u> </u>	
	手 半 田	以下の条件にて実施して (1)Soldering temperature		. 0E0 <sup>9</sup> O M			
		(2)Continuous soldering		: <u>350</u> °C Max. 3 s Max.	•		
		(3)Capacity of soldering	iron 半田コテ容量:	60 W Max.			
		(4)Excessive pressure s 端子に異常加圧のな	, ,	the terminal.	•		
	,						
10.2	Reflow soldering	Please practice accordi					
1	リフロー半田	以下の条件にて実施して	できい。				
		(1)Profile 温度プロファイ	ル				
		Surface of product Te	mperature				
		部品表面温度(℃)		•			
ŀ						— <u>260</u> <sup>®</sup> C Max. <u>3</u> s l	Max.
						Peak Temperature L -	
-		230					
	· ·	180		/			•
		150			\		
		. ,					
					ļ '	\	
		! <u> </u>				Time 時間	
			4.				
			120s M		40 s Max.		
			( Pre-heatin	g (7º#RE)	•		
		_		<u>3 ∼ 4 min. Ma</u>	ıx.		
		. [*	Time inside solo	lering equipment	炉内通過時間	7	
	_	(2)Allowable soldering tim	。 半田同粉 . 2	. 14			
		(The temperature shall i	go down to a normal tem	perature in prior	to exposure to the secon-	d time :	
		2回目を行う場合には、	スイッチが常温に戻って	から行うこと。)		•	
10.3	Other precautions	(1)Switch terminals and F	CR Upper face chall be	free from flav n	ior to caldering		
	For soldering				ion to soldering アスが塗られていないこと。		
	半田付けに関する	(2)Following the soldering					·
	その他注意事項	半田付け後、溶剤などで					
	·		solder : M705-GRN360-  E金属工業(株) M705-(		AL INDUSTRY CO.,LTD)	or equivalent	
						after this switch soldered by	reflow soldering
							Therefore, when the PCB is
ļ	,	designed, please do not l					
	·					時のフラックス吹き上げ等に にスルーホールを設けない	
						ase make sure you have the	
		リフロー槽の種類によ	り、多少条件が異なりま	すので、事前に	ト分確認の上使用してくだ:	<b>テ</b> い。	
				applied repeated	y, reflow soldering should	be performed in the shortes	t period and at the
		lowest temperature poss 熱腹豚が加わるとクリック		おりますので探っ	カ低温短時間でリフローを	行うようにも殴い まま	
		(7)Safeguard the switch a				いっかっての原でしまり。	
-		スイッテの上面からフラッ				•	-
		•					
	İ				4.		
				-			

DOCUMENT No.  KPM-703	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 6/8

【Precaution in use】ご使用上の注意

A. General 一般項目

Al. This product has been designed and manufacturfd for general electronic devices, such as audio devices, visual devices, home electronics, information devices and communication devices. In case this product is used for more sophisticated equipment requiring higher safety and reliability, such as life support system, space & aviation devices, disaster prevention & security system, please make verification of comformity or check on us for

本製品はオーデオ機器、映像機器、家電機器、情報機器、通信機器などの一般電子機器用に設計・製造したものです。生命維持装置、宇宙・航空機器、防災・防犯機器 などの高度な安全性や信頼性が求められる用途に使用される場合は、貴社にて適合性の確認を頂くか、当社へご確認ください。

- A2. This product is designed and manufactured assuming that it is to be used with the resistance for direct current. If you use other kinds of resistance (inductive (L) or capacitive (C)), please let us know beforehand.
  - 本製品は直流の抵抗負荷を想定して設計・製造されています。その他の負荷(誘導性負荷(L), 容量性負荷(C))で使用される場合は、別途ご相談ください。
- B. Soldering and assemble to PC board process 半田付, 基板実装工程
- B1. Note that if the load is applied to the terminals during soldering they might suffer deformation and defects in electrical performance. 端子をはんだ付けされる場合、端子に荷重が加わりますと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意下さい。
- B2. Conditions of soldering shall be confirmed under actual production conditions. はんだ付けの条件の設定については、実際の量産条件で確認されるようお願いします。
- B3. If the stem is given stress from the side, it may result in damages to switch functions. Therefore please handle it with extreme care, When the switch is carried, any shock shall not be applied to the stem. ステムに横からの力が加わりますと、スイッチの機能破壊につながる危険性がありますので取扱いは十分注意して下さい。 移動する場合はステムに衝撃が加わらない様に注意して下さい。
- B4. As this TACT switch is designed for reflow soldering, if you place it at the edge of PCB for convenience, then flux may get into the sliding part of the SW during automatic dip soldering after being mounted, so do not apply auto dip after being mounted. 当タクトスイッチはリフロー半田対応ですが、スイッチ実装後にオートディップを行う場合にスイッチが基板の端にあるとフラックスが浸入する恐れが有ります ので、十分にご注意下さい。
- C. Washing process 洗浄工程
- C1. Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. 半田付け後、溶剤等でスイッチを洗浄しないでください。
- D. Mechanism design(switch layout) 機構設計
- D1. The dimensions of a hole and pattern for mounting a printed circuit board shall refer to the recommended dimensions in the engineering drawings. プリント基板取付穴及びパターンは、製品図に記載されている推奨寸法をご参照下さい。
- D2. You may dip-solder chip components on the backside of PCB after you have reflow-soldered this switch. However, dip-soldering may cause flux to creep up on the wall of the housing and penetrate the switch. Therefore, do not design a throughhole under and around the switch 本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス吹き上げ等により、スイッチ側面より、フラックス がはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたっては、スイッチ下面、周囲にスルーホールを設けないで下さい。
- D3. Do not use the switch in a manner that the stem will be given stress from the side. If you push the stem from the side, the switch may be broken. ステムを横方向から押す様な使い方は避けて下さい。ステム先端に横方向から荷重が加わりますとスイッチが破壊される場合があります。
- D4. Recommended operating area depressed by set keytop (actuator) セットキートップ(アクチュエーター)による推奨押し範囲 Design a keytop for this Tact switch such that the top surface of the stem ( $\phi$ 4.6) is depressed by the contacting surface of the keytop per figure 1. If the keytop is displaced or has a larger depressing area than the top of the stem, it might touch the top surface of the housing and cause improper switch operation. Refer to the figure 2 when desiging a keytop.

本タクトスイッチを操作するセットキートップを設計する際、キートップ先端は図1の様にステム天面(φ4.6)の範囲を押すように設計して下さい。 ステム天面からキートップ先端が外れたり、ステムより大きいキートップで押すと、キートップがハウジング上面に当たりONLづらいことがあります のでご注意下さい。(図2)

Recommended operating area ( $\phi$ 4.6) 推奨押し節用(め4.6)

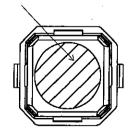


Fig 1: Top surface of switch 図 1:スイッチ上面図

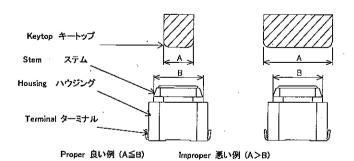


Fig 2: Keytop and Stem 図 2:キートップとステムの関係

DOCUMENT No. KPM-703	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 7/8

D5. Press the center of the stem. Click feel may be changed, if you press the edge. This is because the center will be displaced, depending on the hinge structure or cumulative tolerances. When you use the hinge structure, take special care so that the keytop point to press the switch won't move.

ステムのセンターを押す様にして下さい。ヒンジ構造及びセット上の累積公差によるセンターズレなどステムを端押しする状態では感触が変化する場合があります ヒンジ構造の場合は、押下時ステム押し位置が移動しますので、特にご注意下さい。

D6. Initial value of striking a key shall be 0.1mm or less to avoid keytop shaking. キートップのガタ防止の為、スイッチの初期押し込み量を設定される場合は、O. 1mm以下として下さい。

D7. This switch is designed for unit construction that it is pressed by human operation. Please avoid using this switch as mechanical detecting function. In case such detecting function is required, please consult with our detector switch section. 当スイッチは、直接人の操作を介してスイッチを押す構造にてご使用下さい。メカ的な検出機能へのご使用は避けてください。検出機能には弊社検出スイッチをご使用下さい。

D8. The switch will be broken, if you give larger stress than specified. Take most care not to let the switch be given larger stress than specified. (Refer to the strength of the stopper.)

スイッチ操作時に規定以上の荷重が加わるとスイッチが破損する場合が有ります。スイッチに規定荷重以上の力が加わらない様にご注意下さい。

D9. If you intend to change the way of the switch being used on your module, please let us know. セット上でのスイッチの使われ方が変更される際は当社に御連絡ください。

### E. Using environment 使用環境

を選定しご使用願います。

当スイッチは密閉構造ではありませんので、使用環境によっては塵埃が内部に侵入し、接点障害を起こす場合があります。

When you use this switch, precaution must be taken against the dust.

The followings are examples of dust invasion:

ご使用の際はスイッチに異物が侵入しないようにご注意ください。

以下に塵埃侵入例を示します。ご参考にして下さい。

Debris from the cut or hole of PCB in process, or wastes from the PCB protection material (e.g. newspaper, foamed polystyrene etc.)

invaded the switch.
工程内における基板切断面や穴から発生するクズやPCB保護材(新聞紙,発泡スチロール等)から出るコミがスイッチに侵入した。

②Flux or powdered flux produced by stacking PCB's or excess foaming invaded the switch.

基板重ねによりフラックス粉末がスイッチに侵入した。

※ When you need higher dust-proof, make selection among the switches of dust-proof types in our catalog.
より高い防塵性が必要な場合は、当社カタログより防塵タイプのスイッチ

Dusty environment 應埃環境



"→"Indicates the route of invasion.
"→"は侵入経路を示します。

E2. In case this product is always used around a sulfurate hot spring where sulfide gas is generated or in a place where exhaust gas from automobiles exists, take most care due to the switch performance might be affected.

硫黄系温泉地等常時ガスが発生する場所や自動車等の排気ガスの発生する場所で常時使用する場合、当製品の性能に影響を及ぼすおそれがありますので十分に ご注意下さい。

- E3. Follow the directions if you have parts/materials described below within the module where the switch is installed.
  - 同一セット内に以下の様な部材に関しましては以下の点にご注意願います。
    - For parts, rubber materials, adhesive agents, plywood, packing materials and lubricant used for the mechanical part of the device, do not use those ones that may generate gas of sulfurization or oxidization.

部品、ゴム材料、接着剤、合板、機器の梱包材、機器内の駆動部に使用される潤滑剤については、硫化、酸化ガスを発生しないものを採用してください。 •When you use silicon rubber, grease, adhesive agents and oil, use those that will not generate low molecular siloxane gas. The low molecular

siloxane gas may form sillcon dioxide coat on the SW contact part, resulting in the contact failure. シリコン系ゴム、グリース、接着剤、オイルを使用される場合は、低分子シロキサンガスを発生しないものを使用してください。低分子シロキサンガスが発生しますとSW接点部に2酸化珪素の被膜を形成して接点障害を引き起こす場合があります。

-When you apply chemical agents such as coating agents to the products, please let us know beforehand. 製品のコーティング剤等の薬品を付着させる場合は、別途ご相談ください。

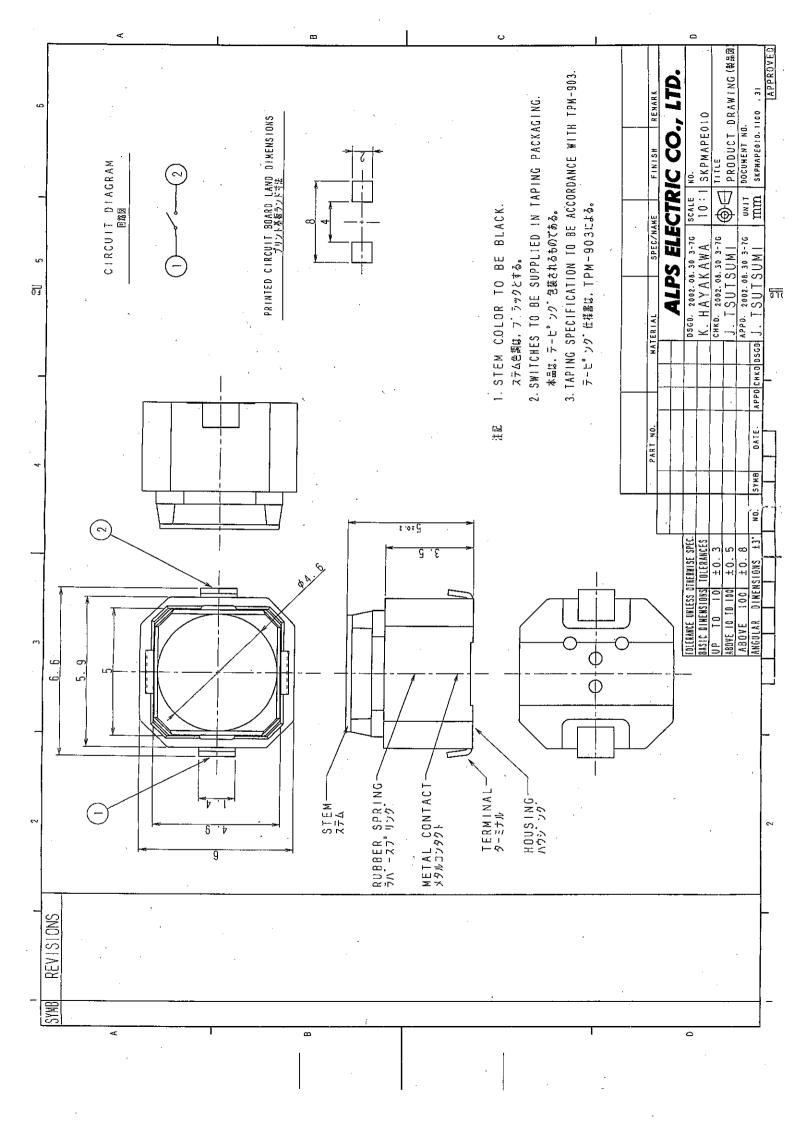
E4. Do not use this switch in the atmosphere with high humidity or with bedewing probability, because such atmosphere may cause leak among terminals. 高湿度環境下、又は結露する可能性がある環境では、端子間の電流リークが発生する可能性が有りますので本スイッチはご使用にならないでください。

DOCUMENT No.  KPM-703	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 8/8

### F. Storage method. 保管方法

- FI. If you don't use the product immediately, store it as delivered in the following environment: with neither direct sunshine nor corrosive gas and in normal temperatures. However, it is recommended that you should use it as soon as possible before six months pass. 製品は納入形態のまま常温、常湿で直射日光の当たらず腐食性ガスが発生しない場所に保管し納入から6ヶ月以内を限度として出來るだけ早くご使用ください。
- F2. After you break the seal, you should put the remaining in a plastic bag to separate it from the outside and store it in the same environment mentioned above. You should use it up as soon as possible. 開封後はポリフクロで外気との遮断を図り上記と同じ環境下で保管しすみやかにご使用下さい。
- F3. Do not stack too many switches for strafe. 過剰な積み重ねは行わないで下さい。
- G. Others. その他
- G1. This specification will be invalid one year after it is issued if you don't return it or don't place an order. 本仕様書は発行日より1年間を経過して、ご返却又はご発注の無い場合は、無効とさせていただきます。
- G2. Please understand that the specifications other than electric and mechanical characteristics and outside dimensions may be changed at our own discretion.
  - 電気的、機械的特性、外観寸法および取付寸法以外につきましては、当社の都合により変更させて頂く事が有りますので、あらかじめ御了承下さい。
- G3. Never use the product beyond the rating. It may catch fire. If you think that the product may be used beyond the rating due to some abnormal conditions, you must take certain protective measures, such as a protective circuit to shut down the current. 定格を超えての使用は火災発生のおそれがありますので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れがある場合は保護回路等で電流遮断等の対策をして下さい。
- G4. The flammability grade of the plastic used for this product is "94HB" by the UL Standard (slow burning). Therefore, either refrain from using it in the place where it can catch fire, or take measures to preclude catching fire.

  本製品に使用している樹脂等の燃焼グレードはUL規格の"94HB"(遅燃性グレード)相当を使用しております。 つきましては類焼の恐れがある場所での使用を禁止するか、類焼防止対策をお願いします。
- G5. Though we are confident in switch quality, we cannot deny the possibility that they could fail due to short or open circuit. Therefore, if you use a switch for a product requiring higher safety, we would like you to verify in advance what effects your module would receive in case the switch alone should fail. And secure safety as a whole system by introducing the fail—safe design, i.e. a protection network. スイッチの品質には万全を尽くしていますが故障モードとしてショート、オープンの発生が皆無とは言えません。安全性が重視されるセットの設計に際しては、スイッチの単品故障に対してセットとしての影響を事前にご検討頂き、保護回路、等のフェールセーフ設計のご検討を十分に行い安全を確保して頂きますようにお願いします。



DOCUMENT. No.	TITLE	PAGE
TPM-903	TAPE PACKAGING SPECIFICATION	(1/2)

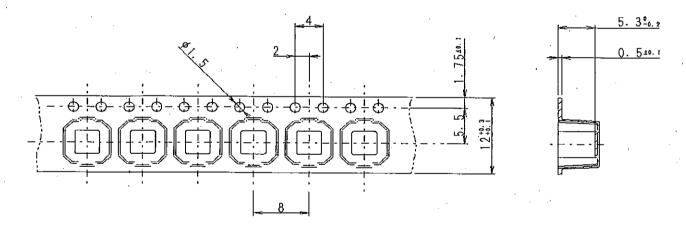
## 1.Scope 適用範囲

This specification covers the requirements of the taping packaging for SKPM standard type of TACT switches.

この規格はSKPMタイプ、タクトスイッチのテーピング包装に適用する。

# 2. Packaging Quantity 包装単位

- 2.1. The number of the reels. リールの詰め個数 10 reels at maximum, which contain 20,000 switches, shall be packed in a package. 包装箱1箱にMax、10リール(製品20、000個)とする。
- 2.2. The number of the switches. 1リールの製品数 2,000 switches shall be packed in a reel. 2,000個とする。
- All <del>2.3. It should be noted that we regard 2 cartons mentioned above as on package for export.
  輸出梱包の場合は、上記包装箱 2 個を持って1 包装とする。</del>
- 3. Tape Form and Dimensions テープの形状及び寸法



Pulling-out direction of the tape

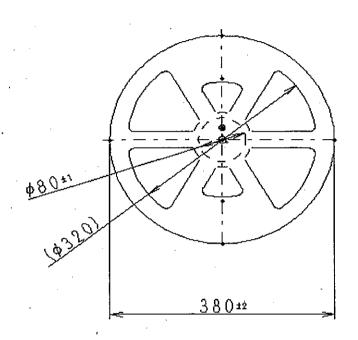
テープ引出し方向

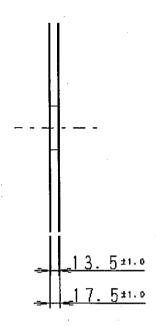
. 1	ı	1	ı	1	1 .
	<del>1</del>	<del></del> .	1 6	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1 : }	\$ : 7	<b>\</b>	}	\$ ; }	
[					
1			<u> </u>		1
•		•		•	•

						ALPS EL	ECTRIC (	CO., LTD.
						APPD.	CHKD.	DSGD.
						11 Sep. 2002	Sep. 11. 2002	Sep. 11.2002
- "7		3	<u>.</u>			,	ME36	100/
1/2	A 1	Feb. 14. 2006	T.Miike	H. Hozuma	J. Onodera	~ 1. ul	. ,	1. Kato
Page	Symb	Date	APPD.	CHKD.	DSGD.	Muke	T. fot	

DOCUMEN No.	TITLE	PAGE
TPM-903	TAPE PACKAGING SPECIFICATION	(2/2)
	***************************************	

4. Reel Form and Dimensions リールの形状及び寸法





- 5. Packaging Procedure 包装方法
  - 5.1. At the beginning of reel, the end of the tape, 200 mm or more, shall be empty and fit into the groove in the reel core.
    テープの巻き始めは、製品を200mm以上取り除き、リール軸芯の溝にはめこんで

止める。

5.2. After reeling, the end of the tape, 15 or more, shall be empty and the tape edge shall be cut in  $45^{\circ}$  .

The cover tape shall be extended 400 mm or more from the tape edge and fixed with tape.

テープ巻き終わりは、空エンボスを15以上含み、400mm以上空巻きしテープを 止める。又、キャリアテープの先端は、両端を45°にカットする。

- 5.3. Total number of missing switches shall be 0 in one reel. 製品の欠落は1リール0個とする。
- 6. Storage Condition 保存条件
  - 6.1. Storage Environment 保存環境

-20 to 50 ℃, 20 to 85 % RH.

(Storage in high temperature and high humidity shall be avoided.)  $-20\sim50$   $\mathbb{C}$ 、 $20\sim85$  % R H 以内(高温多湿での保存は避けること。)

6.2. Storage Period 保存期間

Maximum of 6 months after the date of delivery. 出荷後6ヶ月以内。